## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-043910

(43)Date of publication of application: 25.02.1988

(51)Int.CI.

C08F210/14 C08F 8/04 C08F212/04

G11B 7/24

(21)Application number : 61-188299

(71)Applicant: MITSUBISHI MONSANTO CHEM

CO

(22)Date of filing:

11.08.1986

(72)Inventor: MURAYAMA MASAMITSU

KASAHARA KANJI

## (54) OPTICAL DISK BASE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the title base which is useful for optical high-density information recording media, has a high transmittance, small double refraction, small refractive index and small water absorptivity and does not warp, by using an amorphous thermoplastic resin comprising a specified vinylcyclohexane polymer and a vinyl aromatic polymer as a constituent.

CONSTITUTION: 100W80wt% vinylcyclohexane polymer (A) containing at least 80wt% vinylcyclohexane component in the molecular chain, obtained by hydrogenating a vinylaromatic polymer, is mixed with 0W20wt% vinylaromatic polymer (B) such as an amorphous polymer of a vinylaromatic compound [e.g., ( $\alpha$ -methyl)styrene] or an amorphous copolymer of a major proportion of this compound with another vinyl compound copolymerizable therewith (e.g., butadiene) to obtain an amorphous thermoplastic resin of a transmittance 85%, a water absorptivity 0.1wt% and a double refraction 50nm. This resin is molded into any desired shape by using, e.g., an injection molding machine or a compression molding machine for manufacturing compact disks or optical disks.

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-43910

இInt_CI.⁴	識別記号	庁内整理番号		❷公開	昭和63年(198	38) 2月25日
C 08 F 210/14 8/04 212/04	MJR MGB MJT	8319-4 J 7167-4 J 7602-4 J Z -8421-5D	審査請求	未請求	発明の数 1	(全8頁)
G 11 B 7/24		2 0.51				

の発明の名称 光ディスク基板

②特 願 昭61-188299

**愛出** 願 昭61(1986)8月11日

⑦発明者村山 政充 三重県四日市市青葉町800−143

砂発 明 者 笠 原 勘 司 神奈川県横浜市緑区つつじケ丘5-6

②出 願 人 三菱モンサント化成株 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

式会社

⑪代 理 人 并理士 長谷川 一 外1名

### 明 椰 彩

- 1 発明の名称 光ディスク苺板
- 2 特許請求の範囲
- (1) 分子類中にピニルシクロヘキサン成分を 80重量%以上含有するピニルシクロヘキサン系 重合体(A)100~80重量%、およびピニル労 番族系医合体(B)0~20重量%よりなり、かつ、 尤線透過率が85%以上、吸水率が0.1重量% 以下、および視屈折が50nm以下の非晶性熱可 塑性樹脂よりなることを特徴とする光ブィスク基 根。
- (2) ビニルシクロヘキサン系型合体(A)が、ビニル労券族系型合体(B)の労券族項を水潰化されたものであることを特徴とする、特許請求の範囲第(1)項記載の光ディスク基板。
- 3 発明の詳細な説明

## 「産業上の利用分野」

本発明は、光ディスク素似に関する。更に詳し くは、光経透過率、吸水率および復屈折の優れた ピニルシクロへキサン系集合体(A)を主成分とす る非晶性熱可塑性樹脂より構成され、光学式高密 皮情報記録媒体として使用される光ディスク素板 に関するものである。

## 「従来の技術」

コンピュータを利用した情報処理技術が逃むに伴ない、大容量のデジタルデータ記憶を思が必要となってきており、産業用のファイルシステム等のデータ記録、民生用の国像記録および食用を記録を与れるようになった。この光ディスクとはレーザーの光ディスク面における光学では短気がといいまたは記録できるようにした、光学式高密度情報記録媒体である。

これ迄、先ディスクとしては、コンパクトディスク、ピデオディスク、コンピューク用光メモリディスク、光磁気ディスクおよび尤カード 寺のデジタルデータ 記憶装置が開発または使用をれている。これら允ディスクは、光ディスク 茶板およびょモリー機能顕等から構成されるが、このうち光

ディスク店根用材料としては、次のような特性が 要求されている。

- ① 光線透過率が高いこと
- ② 吸水率および吸水寸法変化が小さいこと
- ② 複組折が小さいこと
- ④ 屈折率のパラツキが小さいこと
- ⑤ 無変形温度が高いこと
- ⑤ 成形性が良好なこと

世来、光ディスク基板用材料としては、メチルメタクリレート樹脂、ポリカーポネート樹脂等の 然可塑性樹脂、エポキシ樹脂等の無硬化性樹脂、 ガラス等の無機材料が使用されている。これらの 光ディスク基板用材料は、上記した要求特性につ いて、各々いくつかの欠点を待っている。

ノチルノタクリレート樹脂は、吸水率が大きく、 吸水によって寸法が経時的に変化し、使用途中で 光ディスク面板に反りを生じ、光ディスクとして 取裂な平面性が低下したり、クラックが生じたり、 また2枚貼り合せの光ディスクとした場合には接 着部が制能したり、歪応力により複画折が現われ

生使用ができないという欠点もある。

カラスを光ディスク高級として使用するときは、 カラスの密度が大きいので光ディスクが重くなる という欠点と、 概要放放が小をいためガラス製の 光ディスクの使用および保存等の取扱いは、 またに にしなければならないという欠点がある。また、 カラスは、 然可塑性樹脂ではないでの、 大量生 システムである樹脂成形工程では製造できない。 さらに、 ガラス製の光ディスク芸板は、 表面樹脂 加工と後処理等の複雑なノモリー記録工程が必要 になり、生産性が低くコストが高くなる。

## 「発明が解決しようとする問題点」

本会明省らは、上記のような世来の光ディスク 芸板の錯欠点を解決することを目的として、観度 研究を重ねた結果、本発明を完成するに至ったものである。すなわち、光学式高密度情報記録体体 として使用される、光線透過率、吸水率、および 復風折の優れたビニルシクロへキサン系重合体 (A)を主成分とする非晶性熱可塑性樹脂よりなる、 允ディスク芸板を提供しようとするものである。 品い等の欠点があった。これらの欠点を軽減するため、特別昭 6 0 ~ 2 1 7 2 1 5 に示されるような 球水性単位体を共重合したり、または光ディスクの表面に 球水性膜を形成させ、吸水単を減少を せる試みがなされているが、光分ではない。 ノチルノタクリレート 樹町の吸水率 モ大巾に 減少させることは、分子構造からみて、 乗めて困難である。この樹脂は熱変形温度が低いのも、 欠点の一つである。

ポリカーボネート樹脂は、複屈折が大きいので、 復屈折が小さくなる条件で光ディスク素板を皮形 する方法が採用されているが、まだ充分には解決 されていない。このため、復屈折の許容風度が比 較的ほかな小口径で再生等用の音楽用のコンパク トディスク等には、よく使用されている。また、 ポリカーボネート樹脂は、表面硬度が低いため、 光ディスクの使用中に表面が傷つき易い。

エポキシ樹脂は、 鉄硬化性樹脂に特有な成形装置が必要であり、 熱可塑性樹脂と比べて、 成形サイクルが長く成形コストが高くなる。 さらに、 再

### 「問題点を解決するための手段」

しかして本発明の要旨とするところは、分子領中にピニルシクロヘキサン成分を80重度%以上含有するピニルシクロヘキサン基重合体(A)100~80重量%、およびピニル労音族系型合体(B)0~20重量%よりなり、かつ、光線透過率が85%以上、吸水率が0.1度量%以下、および復居折か50mm以下の非晶性熱可塑性樹脂よりなることを特徴とする光ディスク落板に存する。以下、本発明を詳細に説明する。

本発明に係る光ディスク搭板は、非晶性熱可塑性掛酎によって構成される。

本発明において、非晶性熱可質性排脂とは、立体規則性または結晶性のものを実質的に含まない熱可塑性排脂をいう。光ディスク落板の構成排贈を非晶性熱可塑性排脂とするのは、内部構造に立体規則性または結晶性があると、光学的に不均型となり割りまたは中の影響の原因となるからである。内部構造の立体規則性または結晶性が実質的に無視でき卵晶性と考えられる場合には、上面の

非晶性熱可塑性別離は、光学的に均質で透明となり、光ディスク番板に好通なものとなる。

上記の非晶性熱可塑性樹脂は、それ自体で皮形可能なものがよい。皮形可能なものとは、適常の押出皮形、射出皮形、圧縮皮形等の皮形法によって、実用的な強度をもった製品が得られることを意味し、特に低分子量のものまたは風面分子量のものではないことを意味している。

本発明に係る光ディスク茲板は、分子類中にピニルシクロへキサン成分を80重量が以上含有するピニルシクロへキサン系重合体(A)100~80重量が、およびピニル芳香族系重合体(B)0~20重量がよりなる非晶性熱可塑作樹脂によって構成される。

本発明に係る光ディスク基板用としてのビニルシクロへキサン系重合体(A)は、分子傾中にビニルシクロへキサン成分を80重量%以上含有する 重合体でなければならない。ビニルシクロへキサン成分を80重量%以上含有していないと、光ディスク磁板として重要な物性である光線透過率、吸

ビニル芳香族化合物としては、スチレン、αー メチルスチレン、pーメチルスチレン、lープチル スチレンまたはビニルナフタレン等があけられる。 これらは、1 種または2 種以上の混合物であって らよい。

他のピニル化合物としては、ブタジェン、イソ プレン等のジェン系化合 、ノチルノタクリレー 水中、桜周折等が不良となり、諸物性間のパランスが悪化するからである。

ピニルシクロへキサン系重合体(A)は、次の二つの方法によって容易に製造することができる。

① ピニル芳香族 基 双合体(B)を水器化して、 ピニルシクロへキサン 基 紙合体(A)とする方法。

② ビニルシクロへキサン類等の化合物を原料として、低合反応により、ビニルシクロへキサン
承集合体(A)とする方法。

ト、シクロへキシルノタクリレート等のノタクリル酸エステル類、ノチルアクリレート、ブチルアクリレート、ブチルアクリレート、ブチルアクリレート等のアクリル酸、ステル類、ノタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸またはアクリロニトリル等があげられる。これらは、1種または2種以上の混合物であってもよい。

ビニル労役族系重合体(B)の製法は、特に制限がない。ビニル労争族系重合体(B)は、上記化合物を原料とし、既存の合成樹脂または合成ゴムの製造で使用しているラジカル重合触媒またはアニオン重合触媒を用い、現状、溶液、腫瘍、または乳化学の進合方法により、製造することができる。

前記①の方法によって、ピニル券得族共低合体 (B)を水楽化して、ピニルシクロへキサン共爪合体(A)を得るには、次のような手頭によることが できる。

この①の方法によるときは、重合体分子回信中の芳香炭環を特皮する炭素に水梁を付加するので、 適常のオレフィン化合物の水素化の場合と繋べて、 適酷な水梁化条件が必要である。

## 特開昭63-43910(4)

すなわち、水漬化煎はとしては、煎塩活性および煎塩活性が高いものを、選択し使用するのがほましい。これ以外の水煮化煎はを使用すると、水煮化に時間がかかるばかりでなく、水素化されるビニル労合族系重合体(B)の分子類が切断するという劇反応が届き、ビニルシクロへキサン系型合体(A)の分子量低下の原因となる。

前記①の方法によるときは、水景化反応を辞仪 中で行うのがよい。この際、使用しうる路鉄としては、ビニル労争族系重合体(B)および生成する

乾燥することによって、ピニルシクロへキサン素 重合体(A)を得ることができる。

前記①の方法によるときは、ピニル芳香族最低合体(B)の分子領領中のランダムな芳香族環に水 素が付加したものが得られる。通常は、一つの芳 香族環を構成する全ての炭素について、一斉に水 楽の付加反応がおこる。

この①の方法に従って、分子数中にピニルシクロへキサン政分を80歳盤%以上含有するピニルシクロへキサン系集合体(A)を得るには、ピニル

方作族系集合体(B)の分子無値中の労脅族環の
80歳最%以上を水業化する条件を選択すればよい。ピニル労費族系集合体(B)が他のピニル化合物を含む共取合体であるときは、分子機値中の労

登族環の水業化率を高める条件を選択すればよい。

前記のの方法によってピニルシクロへキサン系 塩合体(A)を得るには、カテオン重合方法とチー グラー型放映を用いて配位アニオン風合による方 注がある。

この②の方法によるととは、ピニルシクロへキ

ピニルシクロへキサン系頂合体(A)を溶解できる 俗は表で、触性器とならない溶媒がよい。溶媒の 具体例としては、シクロへキサン等のシクロアル カン類、およびnーへキサン等のアルカン類等が あげられる。水溝化条件を調整するために、 前記 辞牒系にアルコール類等の様性化合物を、若干費 添加してもよい。

水素化反応条件は、ビニル芳券族系型合体(B)の種類、濃度、無数の種類、濃度、および使用する溶媒等に応じて、反応温度、反応圧力および反応時間等、これまで適常採用されている水素化反応の条件を、適宜組み合せ選択することができる。

前記①の方法によるときは、水素化反応を終えた後、反応溶液からの触媒の除去等後処理をするのが好ましい。これは、触媒の除去が不充分だと、得られるピニルシクロヘキサン系銀合体(A)の光線透過率の低下、および具物混入等の原因となるからである。

水葉化無駄を除去した反応節組から、ストリッピングまたは再沈顕等の方法により游談を除る、

サン類化合物の重合体、またはピェルシクロへキサン類化合物を主成分とし、ピニルシクロへキサン類化合物と共重合しうる少量の他のピニル化合物との共進合体が得られる。共直合体の場合には、他のピニル化合物を20重量%以下に調整すれば、分子板中にピニルシクロへキサン放分を80重量%以上含有するピニルシクロへキサン系重合体(A)を容易に得ることができる。

ピニルシクロヘキサン 類化合物としては、ピニルシクロヘキサン、ローノチルピニルシクロヘキサン、サン、ピニルノチルシクロヘキサンおよびピニルアチルシクロヘキサン等があげられる。これらは1種または2種以上の混合物であってもよい。

他のピニル化合物としては、免をにピニル芳香 純化合物と共譲合しうるものとして例示した化合 物のほか、エチレン、プロピレン、4ーノテルー 1 ーペンテン等のローオレフィン気 等かおげられ る。これらは1 種または2 種以上の混合物であっ てもよい。これら化合物は、目的とするピニルシ クロへキサン系収合体(A)の性質、鎌用する低合 方式および爪合触媒等に応じて、避宜遊択組み合 せることができる。

前記のの方法のうち、カチオン低合による方法では、適常のカチオン取合技術をそのまま使用してよい。例えば、上記化合物を用い、三英化アルミニウム等のカチオン取合強機を使用して、0℃以下の取合温度で、排取重合により、ビニルシクロへキサン系取合体(A)を得ることができる。カチオン取合においては、低分子及のビニルシクロペキサン系取合体(A)が生成しるいので、整合における連續移動を小さくするのが好ましい。

前記のの方法において、チーグラー型触媒を用いた配位アニオン重合による方法では、過常の配位アニオン重合による技術をそのまま用いてよい。例えば、前記化合物の単像体を用い、三塩化バナンウムートリエテルアルミニウム等の選移金属化合物による特体のチーグラー型触媒を使用して、0で~150で重合体(A)により、ビニルンクロへキサン系集合体(A)

い。 上記ピニルシクロヘキサン系重合体(A)に混合することができるピニル芳作族系低合体(B)は、ピニルシクロヘキサン系集合体(A)の製造方法のの記載部分におけるピニル芳香族系重合体(B)の内容と同一である。

を得ることができる。ナーブラー烈無疑は、生戌

する低合体の内部構造に立体規則性や粘晶性を付

与する傾向があるので、非晶性のピニルシクログ

キサン系頂合体(A)を得るためには、チーグラー

型触媒の種類および使用する単量体化合物の種類

に応じて、適宜、双合系に添加剤または助触数と

して、タングマイザー、アタクチック化剤、また

は遷移金属化合物の複合使用等を行うのが好まし

本籍明に係る光ディスク基板は、前記の非晶性
然可塑性樹脂を瓜科として、コンパクトディスク
または光ディスク皮形用の射出成形機または圧縮
成形機等を用いた、皮形によって得られる。光ディスク基板の皮形には、光ディスクの精磁な凹凸に
対応した金型と、皮形薬を小さくするための皮形

条件の選択が必要である。 光ディスク 悲観の 皮形 途中での 具物の 混入を防ぐため、 クリーンルーム のような排作な雰囲気で作業するのが必要である。

本発明の目的を効果的に達成するためには、前記の非晶性熱可塑性樹間は、先線透過率が85%以上、吸水率が0.1 重量%以下、および関風折が50mm以下でなければならない。

本発明において「光級透過率 |とは、 JIS K 7 1 0 5 - 1 9 8 1 (想定法 A)に従い、 預分球式 光級透過率認定装置を使用して、厚さ 2 . 5 ± 0 . 2 mm の成形板の全光線透過率を制定したものをいう。 熱可塑性樹脂の光線透過率が、 8 5 %未満の場合には、 光ディスク あんにレーザーが吸収され、 光ディスクのデリタル 信号の再生および /または記録が困難となるので、好ましくない。

本発明において「吸水率」とは、JIS K 7 2 0 9 - 1 9 8 4 (A 法)に従い、厚さ 2 . 5 ± 0 . 2 exの 成形根を所定の正方形に切断し、蒸留水に 2 4 ± 1 時間浸漉して、孤定した吸水率をいう。 熱可塑性出船の吸水率が 0 . 1 医量%を想える場 合には、光ディスク落板の吸水または吸湿により、 光ディスク使用途中で反りを生じたり、ノモリー 機能膜を劣化させ、耐用年度を低下させるおそれ があるので、好ましくない。

本発明において「役用折」とは、日本光学工芸(株) 型ニコンの偏光顕微鏡を使用して、光線波及 5 4 6 nm でセナルモンコンペンセーター法によ り、コンパクトディスク基板成形品の情報記録部 の中央部分を基準として、1 パスのリグーデーションを測定したものをいう。 番板の役屈折が 5 0 nm を超える場合には、光ディスクのノモリー機能膜 の情報記録部分へ、レーザーを集中することが用 動となるので、好ましくない。

非晶性熱可塑性別館には、必要に応じて、機型 別、流動性改良所、熱安定剤、耐光性安定剤、帯 電防止剤、および着色剤のような助剤を、過宜組 み合せ加えてもよい。

、本発明に係る光ディスク芸板を光ディスクとする際には、その表面に金属蒸剤による金属被覆膜または有機系記録媒体の途布膜等のメモリー機能

膜を取け、その上に保護膜等を施す等の手順により、目的の先ディスクに組み立てられる。この先ディスクは、コンパクトディスク、ピデオディスク、コンピュータ用先ノモリディスク、光磁気ディスク、および充カード等の光学式高密度情報記録 な体として使用される。

#### 「発明の効果」

本発明は、以上詳細に説明したとおりであり、 次のように特別に顕著な効果を奏し、その産業上 の利用価値は極めて大である。

- (1) 本語明に係る光ディスク悲複は、メナル メタクリレート樹脂よりなる光ディスク番板に比 較して、吸水による変形が小さく、吸水に伴なう メモリー機能膜の劣化が少なく、耐熱性が優れて いる。
- (2) 本発明に係る光ディスク基板は、ポリカーボネート制度よりなる光ディスク帯板に比較して、吸水による変形が小さく、表面が硬く、表面に傷がつき扱い。
  - (3) 本発明に係る光ディスク碁板は、かテス

スケール・HRM)を閲定した。 荷魚たわみ温度:

J J S K 7207-1983(A法)に従い、アニーリングなしの何重たわみ温度を関定した。
水気化率:

核磁気共鳴装置(NMR・日本電子(株)製Gー270型)を使用して、ピニルンクロへキサン系 低合体の重水素化クロロホルム溶液の12C分析値から、水素化率を算出した。

### 分子量:

ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー (GPC)法により、ポリスチレンの分子量器定方 法に承拠して、ピニルシクロヘキサン果重合体の分子量を測定した。Me はポリスチレン換算面景 平均分子量、Mn はポリスチレン換算最平均分子量およびMe/MnはMeとMnの比を意味する。製造例1

内容級が5 リットルの、水素化反応温度を調節するための電熱加熱装置、および電磁機件変変を 値えた、ステンレス概製オートクレーブを単個し 製の光ディスク落板に比較して、密度が小さく軽 量で、大量生産工程で製造可能であり生産性が優 れている。

#### 「実施例」

次に、本発明を製造例および実施例に森づいて、 更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の例に限定されるものではない。

なお、以下の例における各種物性は、次に記載 の方法によって設定したものである。

#### 面折咪:

JIS K 7105−1981に従い、アッベ 屈折計を使用して、厚を2.5±0,2 mの の収形 板の屈折率を測定した。

#### 密度:

JIS K 7 1 1 2 - 1 9 8 0 (A 法)に従い、 蒸留水に浸漬して、厚き 2 . 5 ± 0 . 2 mm の 成形 板の 治皮を 類定した。

ロックウェル硬さこ

JIS K 7202-1982に従い、耳を 10±0.5 mm の成形品のロックウェル硬を(M

た。このオートクレーブに祝用ポリスチレン(三 整モンサント化成(株)製造・ダイヤレックスHH - 1 0 2 ) 3 0 0 g、シクロヘキサン(法型符級) 2100g、ルテニウム水流化触媒(日本エングル ハルド(株)製造・結性炭担体・5 裏量%ルテニウ ム祖持・含水品)100g およびイソプロピルア ルコール(試薬特級)150g をそれぞれ秤量し、 予め混合した混合物として、オートクレーブ内に **仕込んだ。仕込み終了後、オートクレープ内芬団** 気を密葉がスで気換した。オートクレープ内容物 を、投井翼毎分1000旬の迅度で投枠しながら、 第1表に示す所定水業化反応温度まで引温し、水 者ガスを45kg/cm² の圧力で自動圧力調整器か ら導入した。水常化反応条件(温度および時間)を、 故 1 去に示すように改定し、改定した条件に沿っ て外温、維持をせるとともに、オートクレープ内 圧力を4.5 kg/cm² に維持するように、水溝ガス の導入を続けた。

その後、水素化反応を終了し、オートクレープ 内温を混温まで冷却し、現存水器がスをオートク

## 特開昭63-43910(ア)

得られたビニルシクロへキサン選合体の収量および各領性を測定し、結果を第2表に示した。 製造例2

製造例 1 において使用したと同一のオートクレープを用い、同一の手順で原料、溶媒、触媒を仕込んだ。水素化条件を第 1 表に示すように変更した以外は、同例におけると同様の手順により、水素化反応を続けた。反応を終了した後、ポリスチレン 5 g をシクロへキサン反応溶液に加え、溶解

させた。その後、製造例1におけると同様に、触 機除去、析出、洗浄後、乾燥の芥工程を経て、ビ ニルシクロへキサン重合体を主成分とするポリマ ーを得た。

収量および各物性を測定し、結果を第2表に示 した。

#### 製造例 3

製造例1において使用したと同一のオートクレーブを用い、同例における汎用ポリスチレン300gに代えて、水中熱高重合により製造したパラ・ターシャリー・ブチルスチレン・ポリマー(M=20.4×10\*、Mn=11.2×10\*、M=/Mn=1.82)300gを仕込んだ。水業化条件を第1表に示すように変更した以外は、製造例1におけると同様の手順により、水条化反応および後処理を行い、ポリ・ビニル・パラ・ターシャリー・ブチル・シクロへキサンを得た。

収量および各物性を測定し、結果を然2 表に示した。

比较製造例 1

製造例1において使用したと同一のオートクレーブを用い、同例におけると同一の仕込処方に従って原料、溶媒、触媒等を仕込んだ。水質化条件を第1表に示すように変更した以外は、同例におけると同様の手順により、水質化反応および後処理を行い、水流化ポリスチレンを得た。

収景および各物性を測定し、結果を第2表に示 した。

## 突施例1~3

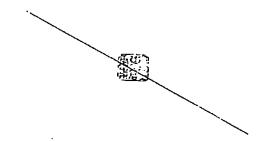
製造例1~3で製造した3種類のビニルシクロへキサン系取合体(A)を押出機でペレット化し、実施例1~3の成形用ペレットとした。各ペレットを原料としディスク成形用射出成形機(名機製作所(株)製造・ダイナノルタM-100A DM)を使用し、コンパクトディスク基板を製造した。このようにして得られたコンパクトディスク基板について複風折を測定し、結果を第3表に示した。

また、3種のベレットを原料とし射出成形法により、物性は繋片を作成し、この試験片について 諸物性を測定し、結果を第3表に示した。

## 比較例1~3

比較製造例1で製造した水素化ポリスチレン(比較例1)、ポリカーボネート 出脂(三変化度工業(株)製造・ノバレックス 7020A)(比較例2)、およびノチルメタクリレート 出席(協和ガス化学工業(株)製造・パラペット F-1000)(比較例3)を準備した。これら3種の出脂から実施例1におけると同様に、射出成形法によりコンパクトディスク基級および物性試験片を製造した。

排られたコンパクトディスク基板および物性は 験片について結物性を測定し、結果を第3表に示 した。



					R	,		•	4				ì	Ì	Ì	- 1	į
*	= / E				米賽	LEK	*	#	(a)		水素化反応条件(温度および時間)	(B)					
×	-	1.4	<b>Q</b> 0	-	140℃ 10時間	t		9	ပ္	2 (	1500 20時間	1	-	2	ေ	-	170C 1018
Æ	~	1 5	<u>ي</u> 0	~	5000000	T	-	3 0	1600	-	15時間		i				
委	က	1.5	သ 0	2	500 20時間	t		0 9	ပ	2 (	160℃ 20時間						
比較製造例1	₫ <b>6</b> 41	1 4	ე ე	-	40℃ 10時間		1								- 1		

**2** 

(狙し、水器化反応圧力は45%6/0m。である。)

|個し、製造例をでは 永水漬化のポリスチレン 5g を吸置中に含む。)

10 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	l		#	李祖 苔莲花	既於醫	10000	強迫にちみ	0 2 2	盐
		(%) (um)	( )			(多種種)	(通年%)(7=-4類)	•	(8/ca)
1 製造部 1 90 0	1 9 0		0		1.514 0.02	0.02	1 4 2	9.5	0.94
5 報道例 2 8 9 6	2 8 9	6	တ		1.520	0.03	134	06	0.96
3 KB 8 3 8 9 0	3 8 9	6	0		1.510	0.02	140	0 6	0.90
1 比較复数例1 8 9 2 4	6 8		7 2		2 4 0 1.5 9 0	0.03	2 6	8 5	1.04
2 ポリカーボ 90 12	9 0 6 日 6 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0	1 2		1.586	0.15	125	7.5	1.20
3 /チルメタ 92 4 樹脂	9 2		**		1.491	0.30	9 8	S 6	1.19

弟3表より、次のことが明らかとなる。

- (1) 本発明に係るピニルシクロヘキサン系銀合体(A)を主成分とする光ディスク箱板は、光線透過率が高い。
- (2) ピニルシクロヘキサン系温合体(A)を主成分とする光ディスク基板は、ポリカーボネート 財励またはノチルノククリレート街間よりなる光 ディスク基板と較べて、吸水率が小さい。従って、 ノモリー機能與を劣化させず、光ディスクにも反 りを発生させるおそれが少ない。
- (3) ピニルシクロヘキサン系重合体(A)を主成分とする光ディスク基板は、水流化率が低い水 流化ポリスチレンまたはポリカーポネート併動よ りなる光ディスク基板と較べて、復屈折が小さい ことから、光ディスクに好通である。
- (4) ピニルシクロへキサン茶重合体(A)を主 成分とする光ディスク基根は、光線透過率が高い、 復屈折が小さい、風折率が小さい、吸水率が小さ い、荷重たわみ温度が高い、ロックフェル硬さが 大きい、密度が小さい等の特徴を有し、錯性質の

パランスが優れ、光ディスクとして好意なもので \*\*\*

> 出願人 三要モンサント化成株式会社 代理人 弁理士 艮 谷 バ ー (ほか1名)